



電材ジャーナル

第583号(平成16年8月~10月)

目次

巻頭言「景気動向に及ぼす原油高の影響と工業会の役割」.....	奥野山 輝.....	1
「Insulation 2004」技術セミナープログラム		
環境から先端技術まで幅広く支える電気機能材料	技術部会.....	2
電材研究会の発足と会員各位へのお願い.....	電材研究会世話人会.....	4
「すぐに役立つ次世代セミナー」開催結果の報告		
「VOC規制」「デジタル家電」に参加者多数.....	業務部会.....	5
「すぐに役立つ次世代セミナー」アンケート集計結果.....	技術部会/事務局.....	6
電気絶縁と絶縁材料の基礎講座(第2回)開催結果の報告		
参加者多数!会員外の新規参加も増!	技術部会.....	8
テクニカルレポート		
「放射線照射による生分解性樹脂の改質と電子部品への応用」...	金澤 進一... 9	
テクニカルレポート		
「半導体封止樹脂における環境対応」.....	封止樹脂技術委員会.....	13
マーケットレポート 国際規格戦略 第1部		
「放っておくと怖い国際規格の話」.....	上田 孝一.....	17
コーヒブレイク「私の財産・友人たち」.....	和田 重雄.....	21
絶縁材料史(ワニス編)その2		
「絶縁ワニスの発展期」.....	ワニス技術委員会.....	22
絶縁材料史(マイカ編)その2		
「集成マイカへの移行」.....	高橋 彦二.....	30
インパルス「Be a motivated business & life!!」.....	栗田 睦.....	38
活動抄録「理事会報告」「業務報告」「技術報告」「外部委員会等出席報告」		
「IEC関連情報」.....		39
関連情報紹介「文献抄録」「催物案内」「学会案内」.....		
生産統計(平成16年6月~8月).....		54

*表紙デザイン:(書)向山 翠径